

# システム熱真空試験における主要な不具合モードと試験条件の関係について

WS16-P01

## 1. 背景と目的

宇宙機一般試験標準では、宇宙機システムに対して熱真空試験が要求されている。本試験は不具合検出効果が高い一方で、試験時間が長く高いコストを有するため、試験条件の適正化が望まれる。

システム熱真空試験では、Fig. 1に示すように4つの試験条件が要求されている。本研究では、JAXAが開発した宇宙機のシステム熱真空試験における不具合モードを分析することで、各試験条件と不具合検出効果の関係を明らかにすることを目的とする。

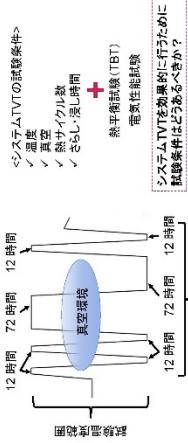


Fig. 1: システム熱真空試験条件

## 本研究の目的

- システム熱真空試験で検出可能な不具合モードを明らかにする。
- 試験効果に対して有効な試験条件を明らかにする。

## 2. 不具合の分析方法

- JAXA開発した15機の宇宙機のシステム熱真空試験における不具合220件を対象とした。
- これらの不具合をFig. 2の手順に基づき、分析対象である不具合75件を抽出した。
- 75件の不具合について、主要な不具合モードに分類し、熱真空試験条件との関係を精査した。



Fig. 2: 不具合の分析手順

## 3. 分析結果と考察

### (1) 主要な不具合モード

Fig. 3に不具合モードごとの割合を示す。

□ 热制御不良に関する不具合が多い。

○ 次の通り。

- 熱数学モデルのコリレーションの結果、温度マージンが不足
- 温度センサ、ヒータ、ML等の施工不良
- 常温拘束圧環境下では正常に動作していた機器が、熱真空環境下で台めている。  
□ ORSや太陽電池パネルのセルへのクラック、接着剤の剥離など、試験中に発生する熱応力により引き起こされた不具合モードも比較的多く、13%を占めている。

Fig. 3: 主要な不具合モード

### (2) 主要な不具合モードとそれを検出するための試験条件

各不具合モードについて、検出するうえで有効に寄与している試験条件を分析した。Table 1に示す。

温度や真空環境が寄与している不具合モードが多いに対し、熱サイクルやさらし・浸し時間が寄与している不具合モードが限定的であることが分かる。

Table 1: 主要な不具合モードと有効な試験条件

不具合モード	システム熱真空試験条件
1. 热設計・热制御不良	温度、真空
2. 热真空環境下での電気性能未達成	温度
3. 熱応力による破損	温度
4. アウガス	温度
5. 故障	温度
6. 热真空環境下での物性変化	温度
7. 部品不良	温度
8. レーザー	温度

E: Effective, NE: Not effective, -: Depends on situation

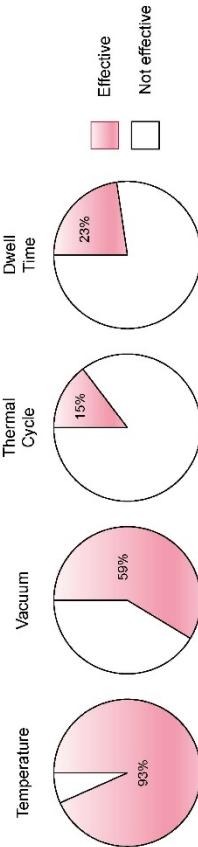
### (3) 不具合検出に寄与した試験条件

不具合の原因を分析し、各試験条件が寄与していた不具合の割合を算出した。(Fig. 4)

□ 9割以上の不具合は、検出するために温度環境が必要であったことやわがる。また最近の不具合については真空環境が必要であった。

- 热サイクルやさらし・浸し時間が寄与される不具合は2割前後と他の試験条件と比べて少ない。
- 72時間必要であることを裏付ける不具合事例はなかった。

△これららの不具合を検出するために必要十分なサイクル数やさらし・浸し時間を見積もることが今後の課題。



参考文献

- Mori, A., Takahashi, D. and Shi, Q., "Typical failure modes in system thermal vacuum test and lessons learned to improve TV test effectiveness from best practice through assessment of JAXA's failure database," 31st Aerospace Testing Seminar Proceedings (2018), JAXA環境試験技術ユニット



JAXA

Fig. 4: 試験条件と不具合検出の関係

Fig. 2: 不具合の分析手順

Fig. 3: 主要な不具合モード

Fig. 1: 主要な不具合モードと有効な試験条件

JAXA

SHINKEI

JAXA

JAXA